

再延长30年！ 我国全面开展农村承包地 二轮到期延包整省试点

《中共中央办公厅 国务院办公厅
关于做好第二轮土地承包到期后
再延长30年试点工作的意见》

对外发布

坚持集体所有制不动摇

坚持农户家庭承包经营

坚持农民主体地位

坚持维护农村社会稳定



3月18日,《中共中央办公厅 国务院办公厅关于做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的意见》对外发布,对第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作(以下简称延包试点)作出具体部署。

意见主要包括总体要求、稳妥有序开展延包试点、加强农民土地承包权益保护、加强农村土地承包合同管理、加强组织领导等5个部分,共15条具体措施。在总体要求方面,意见重点强调坚持集体所有制不动摇、坚持农户家庭承包经营、坚持农民主体地位、坚持维护农村社会稳定。

第二轮土地承包到期后再延长30年,事关亿万农民切身利益。为积极稳妥做好延包试点工作,2020年以来,农业农村部、中央农办会同相关部门指导各省从村组开始逐步扩大试点范围。按照党中央部署,今年我国将在29个省(区、市)全面开展整省试点。(记者:胡璐 赵怡宁)

来源:新华社

海南自由贸易港香港推介会聚焦琼港共赢

新华社香港3月18日电(奚天麒)在海南自由贸易港全面启动全岛封关运作满三个月之际,由海南省新闻办公室主办的“双港联动 合作共赢”海南自由贸易港——香港媒体恳谈会暨推介会18日在香港举行。活动聚焦海南自贸港建设最新进展,探讨琼港两地在多领域深化合作、共谋发展的前景。

海南省委常委、宣传部部长王斌出席活动并致辞表示,海南正深入贯彻落实全国两会部署,聚焦经贸投资、金融服务、数据安全有序流动、文旅消费、人才与专业服务五大领域,加快推进琼港经济合作示范区建设,扩大香港执业资格单向认可成果,推动产业链、供应链、价值链深度融合,共同打造“双港联动、拼船出海”的开放新格局。

香港新闻工作者联合会副主席文灼非表示,海南与香港在文化、旅游、媒体、医疗康养及高等教育等领域合作潜力巨大,建议两地加强交流,实现优势互补。在医疗康养领域,海南环境优美、成本相对较低,可与香港先进的医疗资源互补,为香港长者提供更多养老选择。

香港大公文汇传媒集团副总经理姜冰表示,琼港合作可从产业协同、金融服务、旅游康养及青年交流等领域深化布局,利用海南“零关税”及加工增值政策构建“香港接单、海南生产、全球销售”的跨境产业链,推动香港科研成果在琼产业化。



三星电子罢工风险恐将冲击半导体供应链

□ 新华社记者 张黎 孙一然

据韩联社18日报道,由超过6.6万名韩国三星电子工会成员参与表决的投票结果显示,93.1%的工会成员赞成罢工。若无重大变化,三星电子工会成员将于5月21日至6月7日全面罢工。

根据目前局势,一旦劳资双方无法在工会设定的期限内完成谈判,三星电子有可能遭遇史上最大规模的罢工。分析人士认为,三星电子是全球最大存储芯片制造商之一,一旦罢工不仅会冲击韩国半导体产业,还将波及全球芯片供应链的稳定。

据此间媒体分析,酝酿中的大规模罢工可能会影响位于京畿道平泽的半导体工厂一半产能。若罢工持续两到三周,三星电子损失或将达到34亿美元至68亿美元。

韩媒《每日经济》报道,罢工不仅会让三星电子销售额和净利润下滑,更会影响三星电子商誉。另外,有业内人士指出,一旦真的出现大规模罢工,不仅影响三星电子业务表现较好的存储芯片生产,也将导致晶圆代工等生产线运营承压,冲击韩国半导体产业生态。

也有媒体表示,半导体是韩国出口的核心支柱,而三星电子一家企业就占韩国综合股价指数总市值约25%。《今日亚洲》在报道中说,如果三星电子生产遭遇掣肘,或将“动摇国家经济大盘”。

当前全球存储芯片市场供需局面紧张,供应端的“风吹草动”,无不牵扯着市场紧张的神经。市场数据显示,受芯片生产系统性瓶颈影响,动态随机存储器(DRAM)、NAND闪存和HBM等存储芯片的价格长期看涨,存储芯片短缺或将长期持续。如果三星电子因罢工影响生产,可能会让局面更加紧张。

另外,三星电子此前率先实现第六代高带宽内存(HBM4)量产出货,并由美国芯片制造商英伟达用于新一代人工智能平台。如果企业在生产关键阶段出现大规模罢工,将直接影响下游人工智能厂商产品交付。

平台两廊三支点”协同创新网络,推动三地政策互认、资源共享、项目共研,打造世界级创新策源地;央地协同上,围绕战略科技力量建设、重大科技任务部署等出台“一揽子”政策,支持人工智能、生物医药等领域产出重大原创成果;鼓励地方先行先试,在教育科技人才一体发展、科技金融等领域深化改革,构建支持全面创新的体制机制。

“京津冀协同创新有良好的基础。”靳伟列举了一组数字:研发合作方面,京津冀共同设立自然科学基金合作专项,布局270个项目、促成700余个科研团队合作,培育179家硬科技企业,“十四五”期间北京输出京津冀技术合同成交额超3200亿元,较“十三五”增长1.7倍;园区共建方面,沿京津、京雄新质生产力走廊布局4个中关村园区,入驻企业超9800家,雄安新区中关村科技园运营面积两年增长6倍达14万平方米,落户企业超260家;产业协作方面,绘制6条重点产业链图谱,打造7个国家级先进制造业集群,“一小时汽车零部件配套圈”加速形成,2025年京津冀新能源汽车产量达108.4万辆,“十四五”期间年均增速超60%。

据介绍,京津冀下一步将重点推进三项工作:一是推动科技成果转化,建立常态化的研发成果和场景应用的对接机制,依托通州、武清、廊坊等地区,打造成果产业化承载区;二是提升产业发展能级,深化“AI+”行动,深入实施京津冀协同创新专项,合力突破集成电路、医药健康等产业技术卡点,做大做强战略性新兴产业集群;三是强化科技金融供给,发挥京津冀创业投资引导基金等国家基金的优势,撬动社会资本投资科技创新,提升北京证券交易所的服务质效,为区域科技企业发展加油助力。

● 新华社北京3月19日电《经济参考报》3月19日刊发记者吴蔚采写的文章《中关村论坛将揭晓京津冀科创中心“施工图”》。文章称,2026中关村论坛年会将于3月25日至29日在北京举办。北京市委常委、副市长靳伟3月18日在新闻发布会上透露,本届论坛开幕式将发布北京(京津冀)国际科技创新中心有关政策措施,是未来三地科技创新与产业创新深度融合的“施工图”。

科技部副部长林新介绍,突出国际科创中心建设扩围是今年论坛年会的重点之一。京津冀三地将共同举办京津冀协同创新与高质量发展论坛、京津冀技术交易成果对接会,发布三地深化合作的相关政策,共同推进京津冀创新协同和产业协作,推动“六条重点产业链、五个产业集群”深度合作。

“将北京、上海国际科创中心扩围至京津冀、长三角,标志着国际科创中心建设迈向区域协同发展的新阶段,希望通过空间拓展、力量协同、资源统筹、政策叠加,合力提升国际科创中心的科技创新策源、高端产业引领、顶尖人才集聚的功能,做大做强科技强国建设的重要战略支点。”林新表示。

数据显示,北京国际科创中心建设取得显著成效。全社会研发投入强度保持在6%以上,基础研究经费占比超15%,高被引科学家数量居全球城市首位;培育形成新一代信息技术、医药健康、科技服务业三大万亿级产业集群,带动京津冀地区平均研发投入强度从2014年的3.5%提升至2024年的4.22%,位居全国城市群前列;在世界知识产权组织发布的2025全球百强创新集群报告中,北京排名第四。

林新表示,科技部将从三方面协同推进京津冀科创中心建设:区域协同上,以中关村为主阵地,构筑“一

中关村论坛将揭晓京津冀科创中心「施工图」

新华社首尔3月18日电